

Produktbeschreibung

Schnelle Details

Herkunftsort	Guangdong China (Festland)	Markenname	O-Führung
Basismaterial	FR-4, Aluminium	Kupfer Dicke	0.5oz-5oz
Mindest. Lochgröße	0,2 mm	Mindest. Linienbreite	0,2 mm
Oberflächenbearbeitung	Immersion Gold, OSP, bleifrei HASL	Mindest. Zeilenabstand	0,2 mm
anwendbar auf	LED, Mobiltelefon, Klimaanlage, Waschmaschinen	Charakter	Industrielle Steuerplatine
Zertifikate	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS
Gewicht	0,01 kg -5 kg	MOQ	10 Stück
Modell-Nr	Power Bank Leiterplattenbestückung pcba Hersteller	Plattendicke	0,1-5mm
Farbe	blau, rot, grün, schwarz	Preis	\$ 0,1- \$ 10
Design-Typ	Kundenanforderung	Größe	0,01 m 3 bis 10 m 3

Verpackung & Lieferung

Verpackungsinformationen	16 Jahre professionelle OEM Leiterplattenhersteller
Lieferdetails	7-12days

Produktbeschreibung

16 Jahre professionelle OEM-Leiterplattenfertigung

Artikel	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	Volumen	Probe	Volumen	Probe	Volumen	Probe
Anzahl der Ebenen	32	42	38	44	42	48
Min Linie / Abstand (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Min. Bohrloch Durchmesser (mm)	0,15	0.10	0,15	0.10	0,15	0.10
Seitenverhältnis von PTH	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Irgendeine Schichtverbindung	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Plattenfüllung via	JA	-	JA	-	JA	-
Mindest. Kerndicke (ohne Kupfer) (µm)	50	40	40	30	40	30
Mindest. Laser Bohrdurchmesser (µm)	75	65	65	50	50	40
Via auf begraben Loch / gestapelt über	JA	-	JA	-	JA	-
Material	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Schweres Kupfer, usw.					
Eingebettete Kondensator-Leiterplatte	JA	-	JA	-	JA	-
Oberflächenprozess	Bleifrei HASL, ENIG, OSP, Immersion Silber, Eintauchzinn, Flash-Gold, Gold-Finger-Beschichtung, selektive Hartvergoldung, Peelable Lötmaske, Kohlenstofftinte					